⑩日本国特許庁(JP)

⑩ 特 許 出 顧 公 告

許 公 **報(B2)** ⑫ 特

昭63-48234

@Int Cl.4

識別記号

厅内整理番号

2000公告 昭和63年(1988)9月28日

H 04 N 9/07 A -8321-5C D-8321-5C

発明の数 1 (全4頁)

60発明の名称

半導体カラー撮像装置

前置審査に係属中

②特 昭53-101179 63公 第 昭55-27778

昭53(1978) 8月18日 **22**出

@昭55(1980)2月28日

個発 明 者 西 潤

誠 次

宮城県仙台市米ケ袋1丁目6番16号

眀 @発 者 喜 市

東京都世田谷区上祖師谷3丁目13番4号

財団法人半導体研究振 砂出 願 人

宮城県仙台市川内(番地なし)

興会

官 審査 多参考文献 村 井

安

特開 昭51-40029(JP, A)

特開 昭53-47227 (JP, A)

1

の特許請求の範囲

1 色分離機能を有する部分と、光を電気信号に 変換する部分と、電気信号を処理して、色別の電 気信号を取り出す部分とを少なくとも有する半導 する部分が、シリコンを主成分とする単一の半導 体チップに配列された複数個のフォトセンサから 構成され、色分離機能を有する部分が、窒化シリ コンと酸化シリコンとの多層膜で構成され、前記 を反射もしくは透過する光学フィルタであること を特徴とする半導体カラー撮像装置。

2 ブルーのみを反射する光学フィルタを有する 第1のフォトセンサとグリーンのみを反射する光 学フィルタを有する第2のフオトセンサとレッド 15 置)。 のみを反射する光学フィルタを有する第3のフォ トセンサとを少なくとも有し、第1、第2、第3 のフォトセンサの信号の和をとることによりブル ー、グリーン、レッドの信号の和を得、第1、第 算することによつてブルー、グリーン、レッドの それぞれの信号を得る電気回路を有することを特 傲とする前記特許請求の範囲第1項記載の半導体 カラー撮像装置。

発明の詳細な説明

本発明は、半導体カラー撮像装置に関し、特に 色分離機能を組み込んだ半導体カラー撮像装置に 関する。

近年半導体撮像装置は、著しい発展を続けてお り、その性能は従来の攝像管(ビジコン、イメー ジオルシコン他)に迫つてきている。カラー撮像 体カラー撮像装置において、光を電気信号に変換 5 のためには色分離機能を欠かすことはできず、そ の最も簡単な型式は撮像装置入射前に色分解を行 つておくものである。しかしながら、色分離機能 を別個に設けることは光学系の複雑化、大型化、 高価格化を招いて固体撮像装置の簡便さの特徴を フオトセンサ上に一体に形成された特定の色の光 10 打消すと同時に使用中の機械的ずれによる色ずれ による色ずれの可能性を招き望ましくない。従つ て色分離機能を撮像装置と1体化することが望ま れており、すでにそのような構成のものも発表さ れている(松下電器色フィルタ付MOS型扱像装

. 2

しかしながら今までに発表されているものは、 3色分解の方法が複雑であり、複雑な電気的処理 を終て3色分解を達成するものであつた。そのた め電気的処理を行なう回路系が複雑化すると共 2、第3それぞれのフォトセンサからの信号を引 20 に、高集稜度を実現するには製作工程にも高精度 の制御が要求される欠点を有していた。

> 本発明の目的は各絵素が簡単な色構成の光学フ イルタを備え、単純な電気的処理で3色分離が行 なえる半導体カラー撮像装置を提供することであ 25 る。

本発明の他の目的は各絵素が保護膜の作用を兼 ねた光学フイルタを備えた半導体カラー撮像装置

る。

を提供することである。

本発明の1実施例によれば、撮像装置の半導体 材料としてシリコンを用い、各絵素上に形成する **名層膜フィルタの誘電体材料として半導体保護** (安定化) 材料として用いられる酸化シリコンと **窒化シリコンとを用いる。保護膜としての酸化シ** リコン、窒化シリコンの性質はよく知られている ので説明を省略する。誘電体としての酸化シリコ ン (SiO₂)、および窒化シリコン (Si₂N₄) の性 質は製法によって変化はするが、通常の方法で作 10 域をほぼ理想的に3分割することができる。 成した薄膜の可視領域での屈折率nはそれぞれ 1.48付近1.97付近にある。さらにシリコン基板上 への付着力は強固で、かつ堆積条件を制御するこ とによって $\sqrt{n(Si_2N_4)} = n(SiO_2)$ とすること シリコン、窒化シリコンの組み合わせは非常に優 れているといえる。今n(SiOz)=1.48、n (Si₂N₄)=2.19として説明をつづける。光学厚 λω/4の交互多層膜の反射率は近似的に

$$1-4\,(\frac{n_L}{n_H})^{2m}\frac{n_S}{n_H}$$

で与えられる。基板をシリコンとしてns=n(Si) = 3.4, $n_0 = n (Si_3N_4) = 2.19$, $n_L = n (SiO_2) =$ 1.48とすると、層数 (2m+1) を 9層としたと 約0.88、13層としたときの反射率が約0.94、15層 としたときの反射率が約0.97となる。さらに層数 を増せば反射率がさらに高くなることは明らかで ある。

また反射領域の幅Δλは近似的に

$$\frac{\Delta \lambda}{\lambda_0} = \frac{4}{\pi} \sin^{-1} \left(\frac{n_H - n_L}{n_H + n_L} \right)$$

で与えられる。n_H=2.19、n_L=1.48の組み合わせ では、Δλ/λ₀≒0.25となる。たとえば、5200Aに 反射領域の中心 λ_0 を設定すると反射領域の幅 $\Delta\lambda$ 35 素 \overline{B} 1, \overline{B} 2, \overline{B} 3, …, \overline{G} 1, \overline{G} 2, \overline{G} 3, は約1300Aとなり、約4630Aから約5930Aが反射 領域となる。従つて選択的に緑色(0)を反射し、青 色田および赤色(R)を透過するフイルタができ る。

作つて3者を組み合わせることにより(B+G) 信号、(B+R) 信号、(G+R) 信号および(B +G+R) 信号を得ることができる。これらの信 号に簡単な論理演算を行なうことにより青田信 号、緑(G)信号、赤(R)信号を得ることができ

上の説明では屈折率として、n_H=2.19、n_L= 1.48を採用したため反射領域の幅が約0.25となっ 5 たが、n_H = 2.0、n_L = 1.42とすると反射領域の幅は 約0.22となり、また製作上の条件を押えやすい、 $n_H=1.97$ 、 $n_L=1.46$ とすると少々ミスマツチがあ るが反射領域の幅は約0.19となる。このように酸 化シリコンと窒化シリコンとの組合わせで可視領

他に表面保護を兼ねるフイルタ材料として用い ることのできるものは酸化アルミニウム、窒化ア ルミニウム、透明絶縁樹脂、酸化度や窒化度の異 なるシリコン酸化物、シリコン窒化物、および他 もできる。従つて誘電体多層膜材料としての酸化 15 の半導体の酸化物、窒化物等がある。半導体表面 の保護を別にすれば材料の選定はさらに広がり、 光学フィルタでよく用いる(ZnS, MgFaまたは CaFa) その他の組み合わせも用いることができ

3色分割の方法は上配の如く反射領域で1つの 20 色を取り徐くものの他、各絵素に単1色を透過さ せるハンドパスフイルタにしてもよい。透過領域 巾に問題があるフアブリペロ型パンドパスフイル タでパスパンドを広くするようにマルチキヤピテ きの反射率が約0.73、11層としたときの反射率が 25 イ型にする方法、および構成がやや複雑になるが ローパスフィルタとハイパスフィルタの組合わせ で中間にパスパンドを残す方法、使用材料の吸収 を用いてある領域の光を吸収させてしまう方法、 およびこれらの組合わせ等によつて3原色のパン 30 ドバスフイルタが作成できる。

第1図a, bは本発明の1実施例による半導体 カラー撮像装置の製作工程中の上面図および断面 図であり、cは製作工程終了後の断面図である。 第1図aに見られるように半導体チップ内には絵 …、 \overline{R} 1、 \overline{R} 2、 \overline{R} 3、…が形成されており、各 絵案は第1図bに示すようなユニポーラトランジ スタ型構造を有する。第1図aで横方向に延びて いる広い領域がそれぞれのフィルタ部分であり、 同様に背色反射フィルタ、赤色反射フィルタを 40 各フィルタ部分間の狭い領域は隣接する色フィル タが互いに重なつている領域である。第1図bを 参照すると、各絵素上に3原色のうちの所定の1 色を反射する光学フィルタが形成されている。各 フイルタは高屈折率材料としてSiaNa、抵屈折率 5

材料としてSiO₂を用い、λ₀/4を基本光学厚と して11層を積層し、所定の波長域で約90%近い反 射率を得ている。第11層のSi,CN、層上には、さ らに第12層としてλ。/2のSiOz膜を形成し反射 防止膜としてある。SiO₂膜およびSi₂N₂膜の形成 5 は電子ピーム蒸着かCVD(chemical vapor deposition) であるいはその他の方法で交互堆積 を行なうのがよい。 λω/ 4 交互層の基本構成に修 正を加えれば透過領域のリップル成分を減少で き、フィルタのパフオーマンスを改善できる。光 10 2とがフオトダイオードを形成し、P⁺型領域 1 学フイルタを形成した後、コンタクトホールをあ けて主電流電極を形成する。さらにゲート領域の 1部分上のフィルタをエッチして取り去り、ゲー ト領域を露出し、露出したゲート領域表面に熱酸 化膜を約1000~2000A形成し、その上にゲート電 15 第1図のものと同様である。 極を形成して第1図cの構造を得る。第1図cを 参照して、各絵素の構造を説明する。P型基板 1 上に埋込み電極となるn⁺型領域2を形成し、そ の上にn⁻型領域3が形成されている。n⁻型領域 され、n⁺型領域5にはオーム性電極5′が、P⁺型 領域4上には絶縁電極4′が形成されている。電 極形成部以外の表面には反射防止膜7を備えた高 反射多層膜フィルタ B が形成されている。

域 4 周辺の光学的活性領域で吸収され、ペア生成 を起す。1方の極性のキヤリア(この場合正孔) は光学的活性領域の電位勾配に従つて移動して制 御領域4に蓄積される。蓄積した電荷によつて制 ようにして反射領域外の入射光の強度を検出でき る。Bの絵素には青BIを除く緑GIと赤(R)の光 が入射するので(G+R)信号が得られる。同様 にしてGの絵素からは(B+R)信号、Rの絵素 からは(B+G)信号が得られる。

B, C, Rの各絵素からの信号の和を取ること により(B+G+R)信号を得、各絵素からの信 号を引算することによつてB信号, G信号, R信 号を得ることができる。同様のことを画像面で行 の電気系は上配説明と通常の回路技術から容易に 理解されるであろうから説明を省略する。

上記実施例では上面入射型ユニポーラフオトト

ランジスタを用いたが受光面に光学フィルタを設 ければ上面入射、背面入射を問わず、またフォト センサもメモリ機能を持つ必要がなければユニボ ーラ型フオトセンサに限らずフオトダイオード 型、CCD型、パイポーラフオトトランジスタ型

とすることができる。 1例としてフオトダイオー ド型フォトセンサとMOS型検出素子を用いた例 を第2図に示す。

第2図において、n型基板 11とP*型領域 1 5 が電流取出し領域となつている。すなわちP⁺ 型領域12.15とn型領域11が、絶縁電極1 4′主電流電極 1 5′と共にMISトランジスタを形 成する。多層膜フイルタ18、反射防止膜17は

以上の実施例では多層膜フイルタが所定の1色 に相当する光を反射する構成を用いたため、電気 的処理を介してB、G、R各信号を取り出した。 各フオトセンサが各1色のみを受光するようにす 3内にP⁺型制御領域4とn⁺型電極領域5が形成 20 れば、各絵素から直接B, G, R各信号を取り出 すことができる。このタイプの実施例を第3図に 示す。

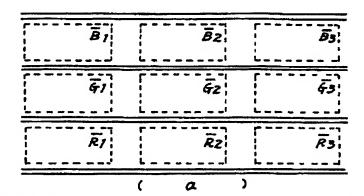
この実施例ではパンドパスフイルタを構成する のにローパスフイルタ18とハイパスフイルタ1 反射領域外の光が上面より入射すると、制御領 25 8を用い、パスパンドの反射防止膜 17をその上 に形成している。ローパスフイルタ18は(H/ 2, L, H/2) を基本スタツクとし、ハイパス フィルタ19は (L/2, H, L/2) を基本ス タツクとしている。両者の間に整合層を加えると 御領域 4 の電位が変化し主電流を制御する。この 30 パフォーマンスを改善できる。本実施例のフォト センサは第3図bに見られるような変形MIS構造 で、2相制御のシフトレジスタを構成している。

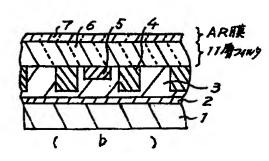
> 以上の説明で明らかなように本発明の半導体カ ラー撮像装置は各フオトセンサ上に特定の色の光 35 を反射もしくは透過させる光学フィルタを備えた ものであり、簡単な電気的処理で色分解した信号 が得られるものである。

図面の簡単な説明

第1図a, b, cは本発明の1実施例を説明す なうことによりカラー撮像が行なえる。信号処理 40 るための上面図および断面図であり、第2図は本 発明の他の実施例を示す断面図であり、第3図 a, bは本発明のさらに他の実施例を示す断面図 である。

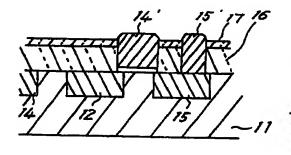
第1図



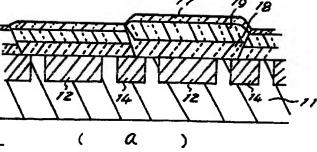


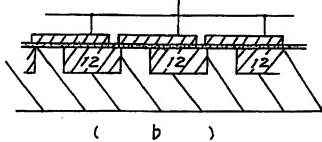
(c)

第2図









SEMICONDUCTOR COLOR PICKUP DEVICE

Patent number:

JP55027778

Publication date:

1980-02-28

Inventor:

NISHIZAWA JIYUNICHI; KIYASU ZENICHI

Applicant:

HANDOTAI KENKYU SHINKOKAI

Classification:

- international:

H01L31/10; H04N9/04

- european:

Application number:

JP19780101179 19780818

Priority number(s):

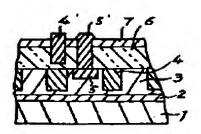
JP19780101179 19780818

Report a data error here

Abstract of JP55027778

PURPOSE: To realize the 3-color separation with a simple electric process by providing the optical filter on each photo sensor to give reflection or transmission to the light of the specified color. CONSTITUTION:Picture elements B1-B3, G1-G3 and R1-R3 are formed within the semiconductor chip, and each picture element features the unipolar transistor type structure. Then n<+>-type region 2 and n<->-type region 3 are formed on P-type substrate 1, along with p<+>-type control region 4 and n<+>-type electrode region 5 formed within region 3. And ohmic electrode 5' and insulator electrode 4' are formed on regions 5 and 4 respectively, along with high reflective multi-layer film filter 6 containing reflection preventing film 7 is formed on the surface excepting the electrode formation area. When the light outside the reflection region enters from the upper surface, the potential of region 4 varies to control the main current. Then the signal sum is obtained from each of picture elements B, G and R, and the signal from each picture element receives the subtraction to obtain signals B, G and R each. The similar processing is given on the picture surface to ensure the color pickup.

Ē,	8≥	<i>₽</i> 3:
4 7	£2	63
$\left[\begin{array}{c} \bar{R}_{f} \end{array}\right]$	RZ	Rs.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE CUPY

THIS PAGE BLANK (USPTO)